

第37回 粘着技術研究会プログラム

2016年7月21日(木)～22日(金) 大阪科学技術センター

7月21日(木)

13:30～13:35 開会の挨拶

セッション I. 分散と重合の最先端技術

講演No. 1	13:35～14:20	微粒子が拓くソフト分散体工学 藤井 秀司 大阪工業大学 工学部 応用化学科 准教授
講演No. 2	14:20～15:05	反応性アクリル系ポリマーの精密合成と機能性粘接着剤への応用 佐藤 絵理子 大阪市立大学 大学院 工学研究科・講師
	15:05～15:15	<休憩>

セッション II. 産学交流ポスターセッション

	15:15～15:30	ポスターセッションプレビュー 1件/分
	15:30～16:50	大学生、院生によるポスターセッション
	17:00～18:30	技術情報交換会(懇親会)

7月22日(金)

セッション III. アクリル粘着剤の新展開

講演No. 3	9:35～10:15	アクリル酸を共重合したスプレッド・アクリル系トリブ'ロック'リマーによる新規粘着剤の実用化 最上 洋和 藤倉化成(株) 化成品事業部技術部
講演No. 4	10:15～10:55	TERP法を用いる制御重合ポリマーの産業化への取り組み 石原 正規 大塚化学(株) 総合研究所・チーフ
	10:55～11:05	<休憩>

セッション IV. 粘着剤の力学的解析とシリコーン粘着剤

講演No. 5	11:05～11:50	SIS/タッキファイブブレンド系粘着剤の力学的性質の解析 浦濱 圭彬 兵庫県立大学大学院工学研究科 連携客員教授
	11:50～13:00	<昼食休憩>
講演No. 6	13:00～13:45	シリコーン系粘着剤の相構造解析と力学特性 岸 肇 兵庫県立大学大学院工学研究科 教授
	13:45～13:55	<休憩>
講演No. 7	13:55～14:35	光学用シリコーン粘着剤の近年の開発動向と技術課題 甲谷 慎司 荒川化学工業(株) 研究開発第一部 シリコーングループ開発ユニットリーダー

セッション V. 粘着テープの分析技術

講演No. 8	14:35～15:15	粘着構造と界面への最新分析アプローチ 宮内 康次 (株)UBE科学分析センター 有機材料分析研究室 室長
	15:15～15:25	<休憩>

セッション VI. 粘着テープの製造装置

講演No. 9	15:25～16:05	電子線(EB)の基礎と粘着テープへの活用期待技術について 木下 忍 (株)アイ・エレクトロンビーム 代表取締役 社長
講演No.10	16:05～16:45	高精度ダイ塗工実現の要因解析と現実 築地 鉄矢 (株)テクノスマート 技術部 研究開発グループ 技術課 副主任
	16:45～16:55	閉会の挨拶

*都合により、時間、演題、演者の変更及び中止になる場合がありますのでご了承ください。